财联社12月16日讯（编辑 牛占林）美东时间周四，美国政府将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了“实体清单”，以期进一步阻挠和打压中国科技行业的发展。

美国商务部将这些公司列入所谓的实体清单，意味着上述任何公司如果对名单上企业提供的产品涉及美国技术，必须获得华盛顿方面的许可，而这个许可证很难申请成功。

（来源：美国商务部）

最新的举措是美国企图限制中国芯片和人工智能技术发展的一部分，在10月份，拜登政府公布了限制美国公司向中国出售产品的全面措施，且美国一直在推动盟国配合这一计划。

美国参议院民主党领袖查克·舒默直言要限制中国科技的发展，他表示，拜登政府需要迅速采取行动，要防止长江存储等企业获得哪怕一英寸的军事或经济优势。

中国驻华盛顿大使馆表示，美国正在进行公然的经济胁迫和技术领域的霸凌，破坏中美企业之间的正常商业活动，威胁全球供应链的稳定。中方将坚决维护中国企业和机构的合法权益。

此前已有报道称，上述企业将被列入禁止购买部分美国零部件的实体清单。在周三的中国外交部例行记者会上，外交部发言人汪文斌指出，美方一再泛化国家安全概念、滥用出口管制措施、对他国企业采取歧视性、不公平做法，将经贸科技问题政治化、武器化，这是赤裸裸的经济胁迫和科技霸凌行径。

汪文斌表示，美方做法严重损害中美企业间正常经贸往来合作，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定，这不利于中美两国，也不利于世界。中方将坚决维护中国企业和机构的合法权益。

添加到实体名单中的36家公司具体如下：

Anhui Cambricon Information Technology Co., Ltd.（安徽寒武纪信息科技有限公司）

AVIC Research Institute for Special Structures of Aeronautical Composites（中国航空工业集团公司复合材料特种结构研究所）

AZUP International Group Co., Ltd.（安洲国际集团有限公司）

Beijing HiFar Technology Co., Ltd.（北京华天海峰科技股份有限公司）

Beijing Machinery Industry Automation Research Institute Co., Ltd.（北京机械工业自动化研究所有限公司）

Beijing UniStrong Science & Technology Co., Ltd.（北京合众思壮科技股份有限公司）

Beijing Vision Strategy Technology Co., Ltd.（北京银景科技有限公司）

Cambricon (Hong Kong) Co., Ltd.（寒武纪(香港)有限公司）

Cambricon (Kunshan) Information Technology Co., Ltd.（寒武纪（昆山）信息技术有限公司）

Cambricon Jixingge (Nanjing) Technology Co., Ltd.（寒武纪（南京）科技有限公司）

Cambricon (Nanjing) Information Technology Co., Ltd.（寒武纪（南京）信息技术有限公司）

Cambricon Technologies Corporation Limited（寒武纪科技股份有限公司）

Cambricon (Xi’an) Integrated Circuit Co., Ltd.（寒武纪（西安）集成电路有限公司）

CETC Cloud (Beijing) Technology Co., Ltd.（电科云(北京)科技有限公司）

CETC LES Information System Group Co., Ltd.（中电莱斯信息系统有限公司）

China Electronics Technology Group Corporation No. 28 Institute（中国电子科技集团公司第二十八研究所）

Chinese Academy of Sciences Institute of Computing Technology（中国科学院计算技术研究所）

Guangdong Qinzhi Technology Research Institute Co., Ltd.（广东琴智科技研究院有限公司）

Hefei Core Storage Electronic Ltd.（合肥兆芯电子有限公司）

Key Laboratory of Information Systems Engineering（信息系统工程重点实验室）

Nanjing Aixi Information Technology Co., Ltd.（南京艾溪信息科技有限公司）

Nanjing LES Cybersecurity and Information Technology Research Institute Co., Ltd.（南京莱斯网信技术研究院有限公司）

Nanjing LES Electronic Equipment Co., Ltd.（南京莱斯电子设备有限公司）

Nanjing LES Information Technology Co., Ltd.（南京莱斯信息技术股份有限公司）

PXW Semiconductor Manufactory Co., Ltd.（深圳市鹏芯微集成电路制造有限公司）

Shanghai Cambricon Information Technology Co., Ltd.（上海寒武纪信息科技有限公司）

Shanghai Integrated Circuit Research and Development Center（上海集成电路研发中心）

Shanghai Micro Electronics Equipment (Group) Co., Ltd.（上海微电子装备(集团)股份有限公司）

Shanghai Suowei Information Technology Co., Ltd.（上海索为信息科技有限公司）

Suzhou Cambricon Information Technology Co., Ltd.（苏州寒武纪信息科技有限公司）

System Equipment Co., Ltd. of the 28th Research Institute (Liyang)（溧阳二十八所系统装备有限公司 ）

Tianjin Tiandi Weiye Technologies Co., Ltd.（天津天地伟业科技有限公司）

Xiong’an Cambricon Technology Co., Ltd.（雄安寒武纪科技有限公司）

Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.（长江存储科技有限责任公司）

Zhongke Xinliang (Beijing) Technology Co., Ltd.（北京中科新联科技有限公司）

Yangtze Memory Technologies (Japan) Inc.（长江存储技术（日本）有限公司）